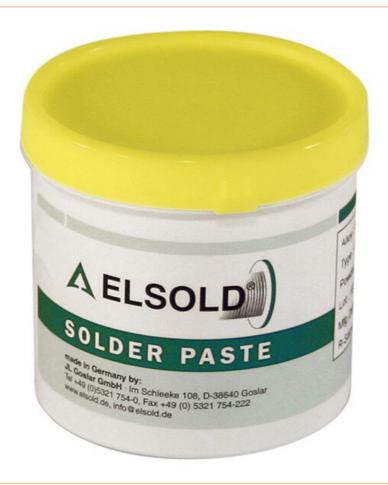


Lotpaste bleifrei 500g, Sn96,5Ag3Cu0,5



- Lotpaste NO-CLEAN
- TLF-204-171AK
- Korngröße 4 (25-36 μm)

[https://www.tamura-elsold.de/index.php/de/downloads/sicherheitsdatenblaetterlLaden Sie sich hier das passende Sicherheitsdatenblatt herunter]

Artikel-Nr.	WL42942
Modell	Pastentyp AP-60-T
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	LOTPAST8003
GPSR Herstellerdaten	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg

Products for the electronic industry













www.tamura-elsold.de

Verkaufseinheit	1 Dosen
Inhaltseinheit	500 g
Detail Inhaltseinheit	500 g
Klassifizierung	ROLO
Legierung	Sn96,5Ag3Cu0,5
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei
Metallgehalt	88,5 %







